

Einladung zum Technologie-Seminar High Speed Cutting

Schneller von der Idee zum perfekten Werkstück ... mit Siemens, der neuen Kraft im High Speed Cutting. Präzision trifft Stärke!

Erleben Sie mit uns live die neue Kraft im High Speed Cutting im Rahmen des Siemens-Technologieseminars am 19. oder 20. März 2009 im Technology- and Applicationcenter (TAC), Erlangen.

Seien Sie dabei, wenn ein Kniegelenk auf einer Werkzeugmaschine DMG HSC20 linear, ausgerüstet mit der CNC-Steuerung SINUMERIK 840D sl von Siemens, gefräst wird! Ergänzt um informative Fachvorträge wird das technologieorientierte HSC-Seminar zu einem Highlight für alle Interessierten und Fachkräfte der Zerspanungsbranche oder Medizintechnik.



Unter dem Motto „Präzision trifft Stärke“ veranschaulicht Siemens zusammen mit DMG, Iscar und Renishaw im Rahmen einer weltweiten HSC-Roadshow die hohen Anforderungen und die wirtschaftlichen Lösungen für das HSC-Fräsen. Am Beispiel von Werkstücken aus der Medizintechnik wird live die gesamte Prozesskette dargestellt – von der Klinik bis hin zum fertigen Implantat.

Melden Sie sich an zum HSC-Seminar im TAC: der weltweiten Plattform für CNC-Ausrüstung, Technologiekompetenz und Branchenlösungen.

Ihr Siemens – TAC-Team

Antwortfax an 09131/98-1145

- Ja, ich nehme am 19.03.09 am HSC-Seminar teil
- Ja, ich nehme am 20.03.09 am HSC-Seminar teil
- Nein, ich kann nicht kommen.

Meine Kontaktdaten:

Name: _____

Firma, Adresse: _____

Telefon, E-Mail: _____

**Erleben Sie mit uns Technologie hautnah.
Wir freuen uns auf Sie!**

www.siemens.de/high-speed-cutting

SIEMENS